ЛЕКЦИЯ 4. УСИЛИТЕЛИ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

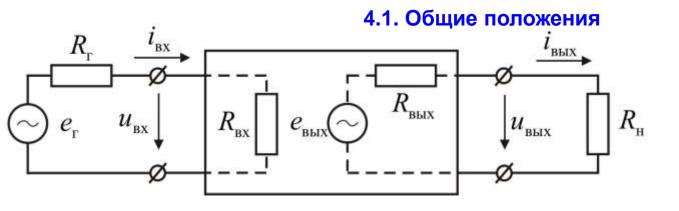
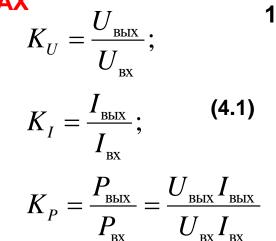


Рис. 4.1. Входные и выходные цепи усилителя.



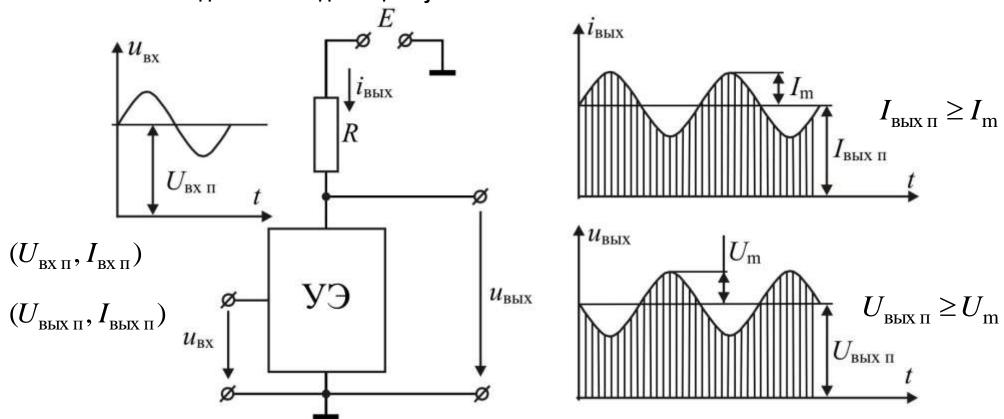


Рис. 4.2. Принцип построения и временные диаграммы усилительного каскада.

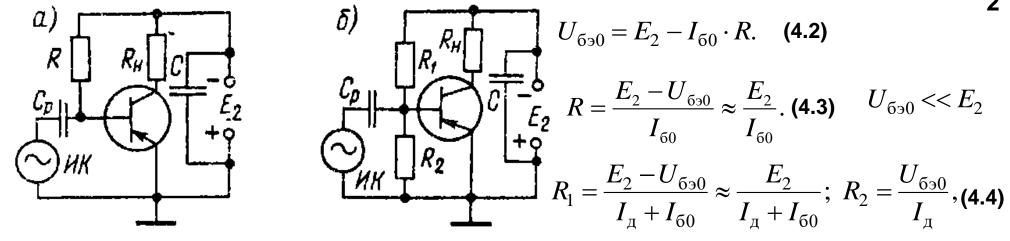


Рис. 4.3. Схемы подачи напряжения смещения на базу транзистора.

$$\frac{1}{\omega_{_{\rm H}}C_{_{\rm p}}} << R_{_{\rm BX}}. \text{ (4.5) } \frac{1}{\omega_{_{\rm H}}C_{_{\rm p}}} \leq 0.1 \cdot R_{_{\rm BX}}. \text{ (4.6) } C_{_{\rm p}} \geq \frac{10}{\omega_{_{\rm H}}R_{_{\rm BX}}}. \text{ (4.7) } R'_{_{\rm BX}} = \frac{R_{_{\rm BX}} \cdot R_{_{\rm 2}}}{R_{_{\rm BX}} + R_{_{\rm 2}}}. \text{ (4.8) } C \geq \frac{10 \cdot 10^6}{2\pi f_{_{\rm H}}R_{_{\rm H}}}. \text{ (4.9)}$$

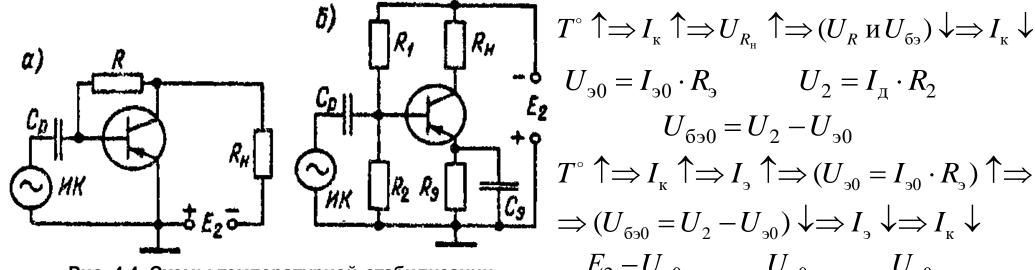


Рис. 4.4. Схемы температурной стабилизации режима покоя усилительного каскада.

 $R_1 pprox rac{E_2 - U_{90}}{I_{_{
m I}} + I_{60}}; \ R_2 pprox rac{U_{90}}{I_{_{
m I}}}; \ R_9 = rac{U_{90}}{I_{90}}.$ (4.11)

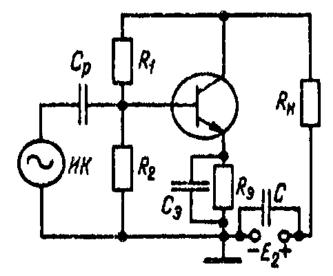


Рис. 4.5. Схема коллекторноэмиттерной стабилизации.

 $E_2 = I_{60} \cdot R + U_{690} + I_{90} \cdot R_{\text{MK}},$

a)
$$R_{R} \longrightarrow R_{R}$$

Рис. 4.6. Схема питания транзистора, включенного с общей базой.

$$R = \frac{E_2 - U_{690} - I_{90} \cdot R_{\text{MK}}}{I_{60}}, \quad R_1 = \frac{U_{690} + I_{90} \cdot R_{\text{MK}}}{I_{\text{M}}}; \quad R_2 = \frac{E_2 - I_{\text{M}} \cdot R_1}{I_{\text{M}} + I_{60}}$$
(4.14)

(4.12)

a)
$$C_{p}$$

$$R_{H}$$

$$R_{H}$$

$$R_{H}$$

$$R_{2}$$

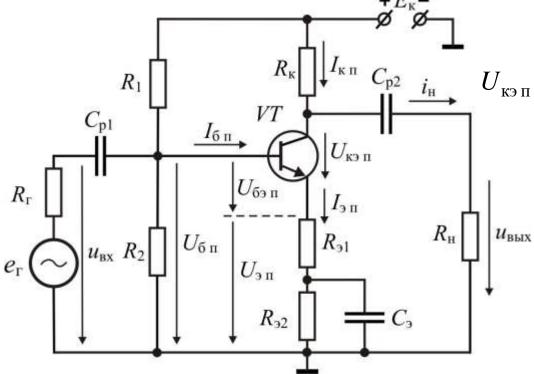
$$E_{2}$$

$$E_2 = I_{60} \cdot R + U_{690} + I_{90} \cdot R_{H}$$
. (4.15)

$$R = \frac{E_2 - U_{690} - I_{90} \cdot R_{\rm H}}{I_{60}}.$$
 (4.16)

$$R_1 = \frac{U_{6 imes 0} + I_{s0} \cdot R_{H}}{I_{H}}; \quad R_2 = \frac{E_2 - I_{H} \cdot R_1}{I_{H} + I_{60}}.$$
(4.17)

Рис. 4.7. Схема питания транзистора, включенного по схеме ОК.



Линия нагрузки по постоянному току

$$U_{_{\rm K9\,II}} = E_{_{\rm K}} - I_{_{\rm K\,II}} R_{_{\rm K}} - I_{_{\rm 9\,II}} R_{_{\rm 9}} = E_{_{\rm K}} - I_{_{\rm K\,II}} R - \frac{I_{_{\rm K\,II}}}{\alpha} R_{_{\rm 9}}.$$
(4.18)

При
$$\alpha \to 1$$
, $U_{\kappa_2 \Pi} = E_{\kappa} - I_{\kappa \Pi} (R_{\kappa} + R_{\gamma});$ (4.19)

$$R_{\rm K} + R_{\rm 3} = R_{\rm K} + R_{\rm 31} + R_{\rm 32} = R_{\rm m} \quad U_{\rm K\,II} \approx E_{\rm K}/2$$

Линия нагрузки по переменному току

$$R_{\rm K_{\sim}} = \frac{R_{\rm K} R_{\rm H}}{R_{\rm K} + R_{\rm H}}$$
 (4.20) $K_U = \frac{R_{\rm K_{\sim}}}{R_{\rm S1}}$ (4.21) $R_{\sim} = R_{\rm K_{\sim}} + R_{\rm S1}$

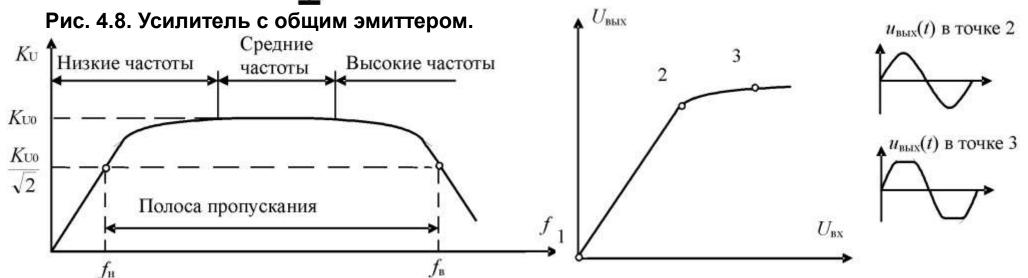
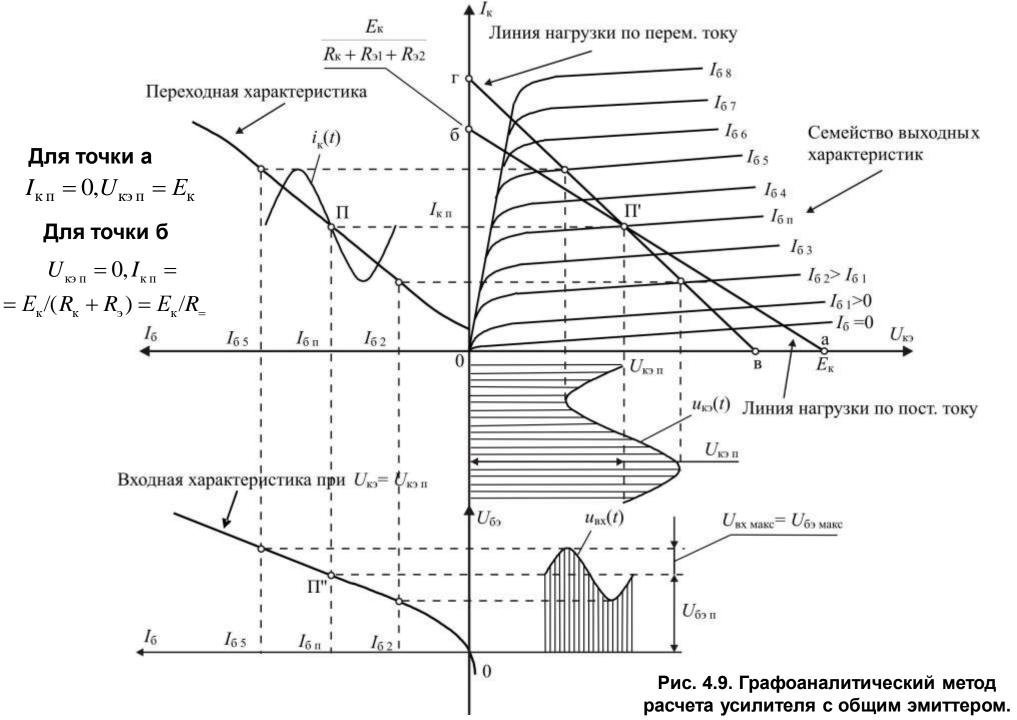


Рис. 4.11. Амплитудно-частотная характеристика.

Рис. 4.10. Амплитудная характеристика усилителя.



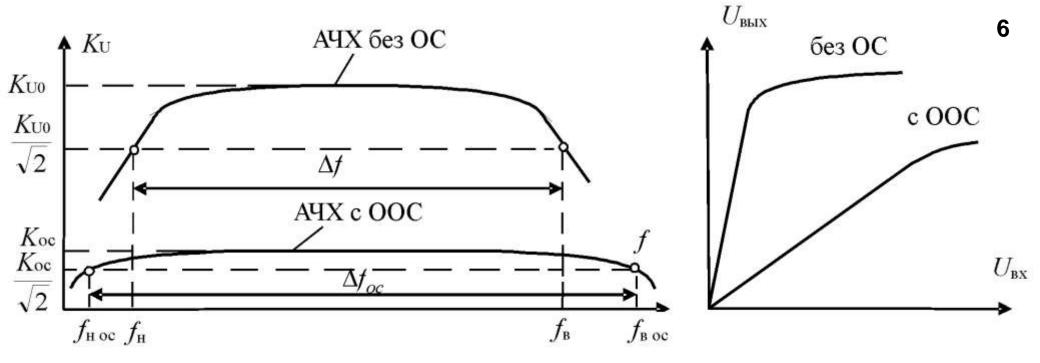


Рис. 4.12. Влияние ООС на характеристики усилителя.

Температурная стабилизация точки покоя

$$I_{\kappa\Pi} \uparrow \Rightarrow I_{\mathfrak{I}\Pi} \uparrow \Rightarrow U_{\mathfrak{I}\Pi} \uparrow = I_{\mathfrak{I}\Pi} \uparrow (R_{\mathfrak{I}\Pi} + R_{\mathfrak{I}\Pi}) = I_{\mathfrak{I}\Pi} \uparrow \cdot R_{\mathfrak{I}\Pi}$$

$$U_{6\pi} = \text{const}$$
 $U_{6\pi} \downarrow = U_{6\pi} - U_{9\pi} \uparrow \Rightarrow I_{6\pi} \downarrow \Rightarrow I_{\kappa\pi} \downarrow = \beta \cdot I_{6\pi} \downarrow U_{9\pi} \approx (0.1 \div 0.3)E_{\kappa}$



Рис. 4.13. Влияние температуры на выходные характеристики транзистора при его включении по схеме ОБ (а) и ОЭ (б).

Схема ОБ
$$\beta = 100, \ I_{\text{k0}} = 2 \text{ мкA}, \ 20 \,^{\circ}\text{C}, 20 \,^{\circ}\text{C} \rightarrow 70 \,^{\circ}\text{C} \ (\Delta T = 50 \,^{\circ}\text{C})$$

$$I_{\text{\tiny KO}}\uparrow 2$$
 раза при $\Delta T=10\,^{\circ}\text{C} \Rightarrow I_{\text{\tiny KO}}\uparrow 2^{5}=32$ ри $\Delta T=50\,^{\circ}\text{C} \Rightarrow I_{\text{\tiny KO}}=64$ мкА ($\Delta I_{\text{\tiny KO}}=62$ мкА)

При
$$I_{_9}={
m const},\ I_{_{
m K}}=\alpha\cdot I_{_9}+I_{_{
m KO}}\Longrightarrow \Delta I_{_{
m K}}=62\,{
m mkA}$$

Схема ОЭ

$$\beta = 100, \ I_{\text{k0}} = 2 \text{ мкA}, \ 20 \,^{\circ}\text{C}, I_{\text{k0}} \approx \beta \cdot I_{\text{k0}} = 100 \cdot 2 = 200 \text{ мкA},$$

$$I_{\text{k0}} \uparrow 2^{5} = 32 \text{ ри } \Delta T = 50 \,^{\circ}\text{C} \Rightarrow I_{\text{k0}} = 6400 \text{ мкA } (\Delta I_{\text{k}} = 6200 \text{ мкA} = 6,2 \text{ мA})$$

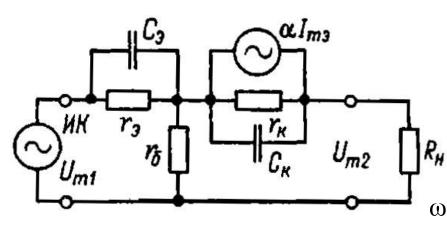


Рис. 4.14. Эквивалентная схема транзистора с учетом емкостей переходов.

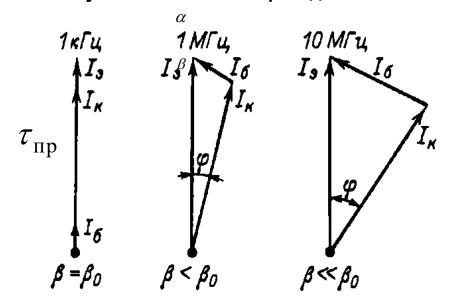


Рис. 4.15. Векторная диаграмма токов транзистора на различных частотах.

Низкие частоты

$$r_{_{\mathrm{K}}} >> R_{_{\mathrm{H}}}, \frac{1}{\omega C_{_{\mathrm{K}}}} >> R_{_{\mathrm{H}}} \Rightarrow I_{_{\mathrm{H}}} \approx \alpha \cdot I_{_{m9}} \Rightarrow k_{_{i}} \approx \alpha$$

Высокие частоты

$$\omega \to \infty, \frac{1}{\omega C_{\kappa}} \to 0, I_{C_{\kappa}} \approx \alpha \cdot I_{m_{3}} \Rightarrow k_{i} \approx \alpha \to 0 \Rightarrow k_{p} \to 0$$

$$1,0$$

$$\beta/\beta_{0}$$

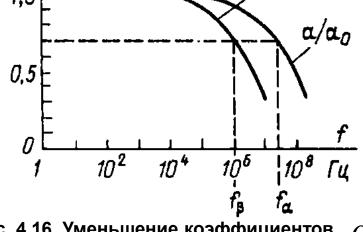


Рис. 4.16. Уменьшение коэффициентов α и β с повышением частоты.

$$\alpha = 0.7 \cdot \alpha_0$$
 f_{α} $f_{\beta} \approx \frac{f_{\alpha}}{\beta}$ (4.22)

4.6. Ключевой режим работы транзистора



Рис. 4.17. Определение параметров ключевого режима с помощью выходных характеристик.

$$t_{\scriptscriptstyle
m BMKI} = au_{\scriptscriptstyle
m p} + au_{\scriptscriptstyle
m c} \qquad t_{\scriptscriptstyle
m BKI} = au_{\scriptscriptstyle
m 3} + au_{\scriptscriptstyle
m d}$$

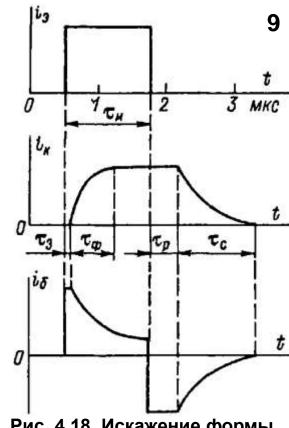


Рис. 4.18. Искажение формы импульса тока транзистором.

4.7. Собственные шумы транзисторов и диодов

$$E_{\text{III}} = \sqrt{4kTR\Pi_{\text{III}}}, (4.26)$$

$$E_{\text{III}} \approx \frac{1}{8} R \Pi_{\text{II}p}$$
, (4.27) $R = 40 \text{ kOM}$ $\Pi_{\text{II}p} = 10 \text{ kF II}$ $E_{\text{III}} = 2.5 \text{ MKB}$. $F_{\text{III}} = \frac{P_{\text{c BX}} / P_{\text{III BX}}}{P_{\text{c acc}} / P_{\text{c acc}}}$ (4.28) $F = 10 \lg F_{\text{III}}$. (4.29)

$$F_{\text{III}} = \frac{P_{\text{c BX}} / P_{\text{III BX}}}{P_{\text{c BLIY}} / P_{\text{III BLIY}}}$$
 (4.28) $F = 10 \lg F_{\text{III}}$. (4.29)

$$F \approx 3 \div 30$$
 дБ

Рис. 4.19. Флюктуации тока.

4.8. Основные типы биполярных транзисторов

$$P_{\text{к max}} \le 0.3 \, \text{Bt}; \ 0.3 \, \text{Bt} < P_{\text{к max}} < 1.5 \, \text{Bt}; \ P_{\text{к max}} > 1.5 \, \text{Bt}$$
 $f_{\text{пр}} \le 3 \, \text{МГц}; \ 3 \, \text{МГц} < f_{\text{пр}} < 30 \, \text{МГц}; \ f_{\text{пр}} > 30 \, \text{МГц}$

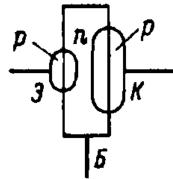


Рис. 4.20. Зависимость коэффициента шума транзистора от частоты.

30

20

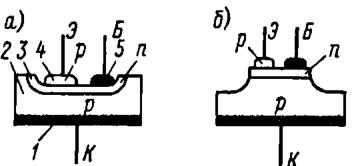


Рис. 4.21. Принцип устройства сплавного транзистора.

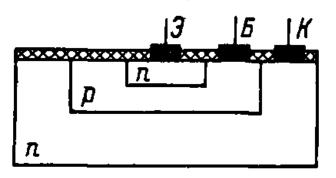


Рис. 4.23. Принцип устройства планарного транзистора.

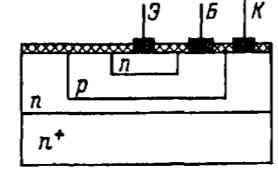


Рис. 4.24. Принцип устройства планарно-эпитаксиального транзистора.

Рис. 4.22. Принцип устройства сплавнодиффузионного транзистора (а) и метатранзистора (б). 1 – основание коллектора; 2 – коллектор (исходный материал); диффузионный слой базы; 4 – эмиттерный сплав; 5 – сплав для вывода базы.